

MECF-20-01-L-DV

MECF-05-01-L-DV-WT

MECF SERIES

(1.27 mm) .050"

MINI EDGE CARD SOCKET

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?MECF-DV

Insulator Material:

-01=Black Liquid
Crystal Polymer
-02=Natural Liquid
Crystal Polymer

Contact Material:

BeCu

Plating:

Sn or Au over
50 μ " (1.27 μ m) Ni

Operating Temp Range:

-55 °C to +125 °C

Current Rating:

3.5 A per pin
(2 adjacent pins powered)

Voltage Rating:

280 VAC

RoHS Compliant:

Yes

Mates with:

(1.60 mm) .062" card,
(2.36 mm) .093" card

HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE

MECF-DV

Rating based on Samtec reference channel.
For full SI performance data visit Samtec.com
or contact SIG@samtec.com

25
Gbps

PROCESSING

Lead-Free Solderable:

Yes

SMT Lead Coplanarity:

(0.10 mm) .004" max (05-30)
(0.15 mm) .006" max (40-50)*
*(.004" stencil solution
may be available; contact
IPG@samtec.com)

RECOGNITIONS

For complete scope of
recognitions see
www.samtec.com/quality



FILE NO. E111594

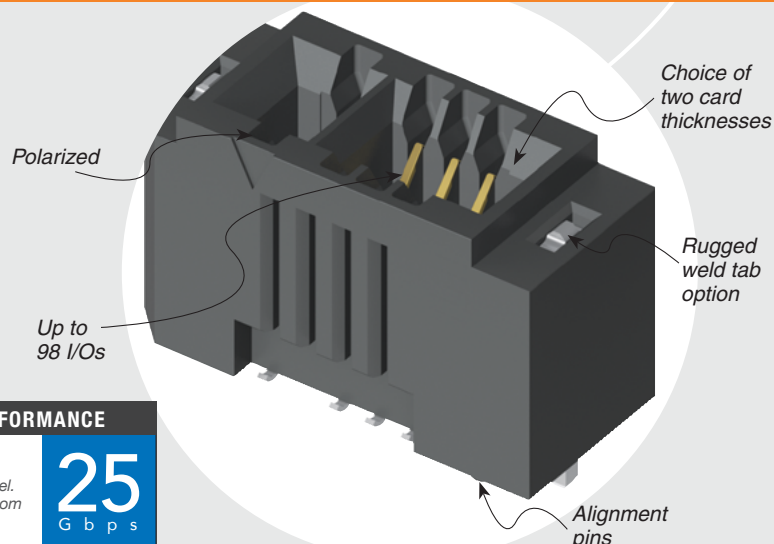
ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- Non-polarized
- Other platings

Notes:

While optimized for 50 Ω applications, this connector with alternative signal/ground patterns may also perform well in certain 75 Ω applications.

Some sizes, styles and options are non-standard, non-returnable.



MECF

POSITIONS PER ROW

-05, -08, -20,
-30, -40, -50

CARD THICKNESS

-01
= (1.60 mm) .062"
thick card

-02
= (2.36 mm) .093"
thick card

PLATING OPTION

-L
= 10 μ " (0.25 μ m)
Gold on contact,
Matte Tin on tail

DV

OPTION

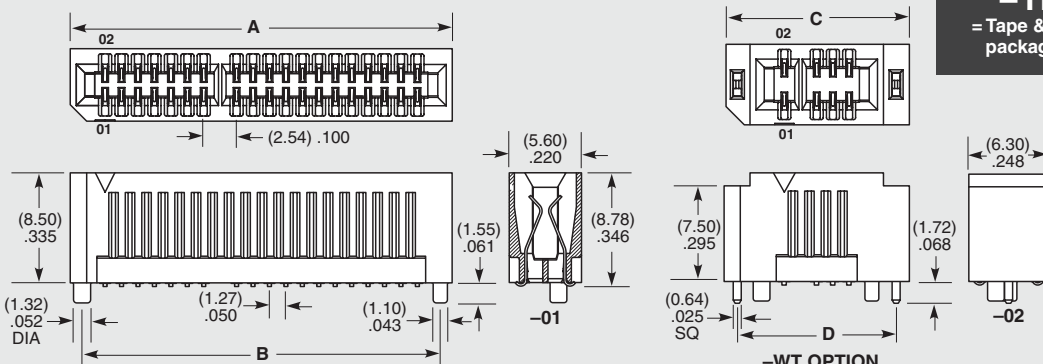
-WT
= Weld Tabs
(Standard on
-02 card thickness,
optional on -01
card thickness)

-K
= (5.00 mm) .197" DIA
(-01 card thickness)
(5.70 mm) .224" DIA
(-02 card thickness)
Polyimide film
pick & place pad
(-TR only)

-TR
= Tape & Reel
packaging

POSITIONS PER ROW	A	B	C	D
-05	(10.46) .412	(8.64) .340	(14.53) .572	(12.45) .490
-08	(14.27) .562	(12.45) .490	(18.34) .722	(16.26) .640
-20	(29.51) 1.162	(27.69) 1.090	(33.58) 1.322	(31.50) 1.240
-30	(42.21) 1.662	(40.39) 1.590	(46.28) 1.822	(44.20) 1.740
-40	(54.91) 2.162	(53.09) 2.090	(58.98) 2.322	(56.90) 2.240
-50	(67.61) 2.662	(65.79) 2.590	(71.68) 2.822	(69.60) 2.740

POSITIONS PER ROW	POLARIZED POSITIONS (No Contact)
-05	3, 4
-08	5, 6
-20	15, 16
-30	21, 22
-40	31, 32
-50	41, 42



Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9